



ASOCIATIA GENERALA  
A INGINERILOR  
DIN ROMANIA

Nu vei avea niciodată o a doua şansă  
de a lăsa o prima impresie.  
(Proverb)

# UNIVERS INGINERESC

BILUNAR DE OPINIE ȘI INFORMARE PROFESIONALĂ • AN 4 • NR. 11(61) 16-30 Iunie 1993

## Pasi în GOL?

Recent, guvernul a alicuit prima "listă neagră" a întreprinderilor flagrant nerenabile, primele vizate să-și închidă porțile. "Evenimentul" a trecut oarecum neobservat, poate și pentru că intenția a fost anunțată de mult, poate și pentru că declarațiile de bune intenții nu lipsesc. Se va încerca, totuși, salvarea coloșilor industriali care lucrează în gol.

Der merită? Fără îndoială, aceasta nu este o problemă care trebuie să fie tratată global. Impresionează, însă, datele de miliarde pe care au reușit să le acumuleze, în numai trei ani, întreprinderile în cauză. Cifrele nu spun mare lucru. Dar e mai mult decât grăitor faptul că IMG București, care conduce în "top", ar trebui să lucreze 8,7 ani, la capacitatea ei actuală, pentru a-și onora creditorii. Fără a mai face vreo investiție. Fără a mai câștiga, vreme de aproape un deceniu, vreun leu sau vreun dolar. Fără a mai pune la socoteală inflația. Și toate acestea, în ipoteză că s-ar găsi clienți pentru tot ce va produce în acest rastimp.

E doar un caz din multe, dar e simptomatic. Plătăm acum polițele unui trecut de care nu sîntem responsabili, dar care se răzbumă. Timpul nu face altceva decît să accentueze efectele unei politici aberante de industrializare haotică. În care fabricile și uzinele au crescut ca ciupercile, o mare parte din ele producînd mult, prost și fără rost.

Der aceasta nu este decît o felie de realitate. Închiderea, pur și simplu, a mega-întreprinderilor moștenite de la vechiul sistem ridică o avalanșă de probleme. Mil și zeci de mii de oameni ar rămîne fără un loc de muncă. Problema nîci măcar nu este de ordin moral (cu toate că și acest aspect merită luat în considerație), ci una de ordin practic: își poate permite o economie secătuită, care abia mai produce cîte ceva, să plătească ajutorul social armatei de muncitori și ingineri (să nu uităm cît inginerii lucrează în fabrică) șomeri?

Răspunsul la această întrebare îl lăsam specialiștilor. Ne vom mărgini să constatăm că ridicarea subvențiilor de la 1 iulie va dezolți un adevăr pînă acum abia ghicit: patronul-stat nu-și mai poate permite să

Daniela Iordănescu  
(Continuare în pag. 8)



COMPETITIVITATEA IN  
ACTIVITATEA DE INTRINSECA  
in pagina  
4

## FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT

Vă prezentăm astăzi un prim articol dintr-o serie ce va fi consacrată instituției numite "Fondul Proprietății de Stat". Dorim să facem acest lucru înțind cont, pe de o parte, de rolul important pe care Fondul Proprietății de Stat îl are în atingerea obiectivelor pe care și le-a propus societatea românească în această perioadă, iar, pe de altă parte, de nevoia de informare ce trebuie să predominie în relația individ - societate.

Acest prim articol se va referi la cadrul legislativ general ce definește natura și rolul instituției de care ne ocupăm. Acest cadru este definit prin Legea privatizării societăților comerciale (nr.58/1991) și prin Regulamentul de organizare și funcționare a Fondului Proprietății de Stat, aprobat prin H.G. nr.643/1992.

Conform Legii, Fondul Proprietății de Stat este o instituție pu-

blică avînd caracter comercial și financiar, ea deține 70% din capitalul social al societăților comerciale. Se știe că restul de 30% a fost trecut în proprietatea populației prin distribuirea Certificatelor de proprietate, această parte a capitalului social fiind gestionată, în prezent, de către cele 5 Fonduri ale Proprietății Private.

Rezultă deci clar că Fondul Proprietății de Stat, ca titular al celei mai mari părți (70%) din capitalul social al societăților comerciale cu capital de stat, are un rol decisiv în toate

Ing. Sorin Golopența  
(Continuare în pag. 2)

## CONCEPTUL DE RESTRUCTURARE A INDUSTRIEI

În economia concurențială, legea dezvoltării industriei sînt diferite de cele ale economiei centralizate.

Industria românească a fost creată și dezvoltată în cadrul economiei centralizate. Potențialul productiv tehnic și uman al industriei, necunoscut ca important, trebuie valorificat prin ajustări structurale judicioase și realiste. În felul acesta, industria va putea funcționa concertat cu celelalte structuri ale economiei: agricultura, transportul, finanțele, băncile etc. (în ipoteză că și acestea, la rîndul lor, vor suferi aceluși proces de adaptare la noile cerințe, impuse de exigențele pieței externe).

Principalul autor al relansării economice, industria trebuie să-și ia rolul în serios în ceea ce privește importanța ei în creșterea veniturilor bugetului național și al echilibrării balanței de comerț exterior al țării. Principalele caracteristici ale structurii industriei românești ce trebuie

supuse unei intervenții "chirurgicale" de restructurare sînt: ponderea ridicată a submarurilor predominant producătoare de bunuri de capital (industria s-a dezvoltat cu prioritate pentru consumul intern, pentru realizarea unui volum exagerat de mare de producție, în mare parte nefinalizată, fapt ce a atras imobilizarea de resurse financiare și materiale uriașe); concentrarea producției în întreprinderi mari, cu grad de integrare a fabricației mult mai ridicat decît al celor similare din alte țări (în special în construcția de mașini, industria textilă, industria lemnului); orientarea structurii industriei, în special a celei prelucrătoare, spre realizarea aproape în totalitate a materialelor, componentelor și produselor necesare pieței interne (cu efecte de dispersare a eforturilor în

Gabriel I.Năstase  
(Continuare în pag. 3)

CEI PATRU "GURU" AI CALITĂȚII  
pagina 2

ÎNDRUMĂRUL INVENTATORULUI  
pagina 5

CALCULATOARE ȘI VIRUȘI  
pagina 6

PLĂCI PENTRU CIRCUITE PROTOTIP  
pagina 7











# EVOLUȚIA PLĂCILOR PENTRU CIRCUITE PROTOTIP

În ciuda tuturor mijloacelor tehnologice care s-au dezvoltat în ultimii ani pentru a-i ajuta pe proiectanții de circuite, este imposibil să utilizarea de prototipuri să dispară vreodată. Există patru motive principale care justifică acest lucru: nu oricine are acces la hardware-ul și software-ul necesar pentru simularea de circuite; în multe cazuri, nu e rentabilă utilizarea computerelor, mai ales pentru circuite simple; în fine, pentru cele mai sofisticate circuite e esențial ca un prototip fizic să confirme analiza Spice și să permită estimarea diatoinei și a zgomotului tolar.

În cele din urmă, dar nu cel mai puțin important, un prototip reprezintă pentru posibili clienți un model care funcționează și care e mult mai credibil decât un simulat de computer.

În general, plăcile pentru prototipuri pot avea o anumită rezoluție, variind de la plăcile multistrat ocupate în întregime, produse special pentru circuite dedicate, pînă la cele pe care circuitele se realizează prin inserarea anumitor pini ai pieselor într-un substrat izolat. Totuși, terme-

ni interne, această metodă este acum în mare măsură limitată la sectorul educațional. De asemenea, e posibilă utilizarea kit-urilor gravate DIY pentru realizarea circuitelor dedicate. Totuși, aceste soluții sînt întrucîtva dezordonate, iar în unele împrejurări - greu de utilizat.

Prima placă în benzi pentru prototipuri a fost concepută de compania VERO, după numele pe care îl purta atunci, și introdusă în 1961 ca "placă VERO". În industrie, în ciuda inerenței limitate ale utilizării plăcii în benzi pentru proiectarea prototipurilor circuitelor de frecvență mare, multe din circuitele sofisticate au văzut lumina zilei pe placa VERO.

Ideea e extrem de simplă. Placa este realizată printr-un proces în întregime mecanic, în care cuprul conductor de pe substratul pcb simpli față este îndepărtat, lăsînd suprafață de conductor, care apoi e străpuns de găuri dispuse într-o matrice regulată. Circuitele se realizează prin inserarea componentelor de-a curmezisul traseelor. Componentele sînt legate apoi întrerupînd traseele acolo unde este necesar. Placa Vero este ideală pentru utiliza-

pe acelea care ar fi fost obținute în cazul sistemului dedicat - o facilitate esențială pentru ca frecvența ceasului să crească și ca circuitele să devină mai complexe.

Odată cu introducerea plăcilor PTH, proiectanții au putut nu numai să simuleze mai bine performanțele ceasului pentru un circuit de înaltă frecvență, dar și să își aleagă metoda de interconectare.

Ultimele plăci pentru prototipuri, dedicate unor arhitecturi specifice, încorporează circuite de interfață care permit comențarea circuitului prototip cu bus-ul fără a inginerul să treabuiască să proiecteze și să implementeze decodorul pentru bus-ul de adrese.

Aceste plăci active, dedicate principalelor arhitecturi și structuri de bus, sînt astăzi disponibile pentru bus-urile VME, VXI, Multibus II, IBM PC și PS/2, Apple Macintosh și Sun. Plăcile au incluse, în general, circuitele de interfață și de decodare, permițîndu-i utilizatorului să se concentreze asupra circuitelor specifice, în loc să se ocupe de protocoalele și timing-ul sistemului de operare.

În punct de vedere al densității de împachetare, tehnologia plăcilor pentru prototipuri s-a dezvoltat pentru a ține pasul cu ultimele cerințe. Inovația majoră în ultima generație de plăci a fost includerea de arii specifice în cadrul plăcii pentru a putea fi realizată interfațarea dispozitivelor PGA (integrate cu pini dispuși pe patru plăci), PLCC (suporturi fără pini pentru chip-uri) și SMT (dispozitive cu montare pe suprafață) cu restul circuitelor.

Aceste tehnici diverse pentru dispunerea pinilor și montare au apărut din nevoia de a crește densitatea de împachetare pe unitatea de arie a plăcii. Totuși, SMT-ul e tehnologia care ar putea pune probleme pentru dezvoltarea proiectării în stadiul de prototip. Avantajele densității mari de împachetare sînt evidente în producție, dar în procesul de realizare a prototipului apare problema de a combina pe aceeași placă tehnologia tradițională cu cea SMT.

Soluția a fost dezvoltarea plăcilor pe mai multe nivele, fixate cu adaptoare ce acceptă conectarea mai multor plăci. Această tehnică nu e recomandată în producția de serie mare, dar pentru prototipuri și pentru producția de serie mică ea permite utilizatorului să beneficieze de avantajele tehnologiei SMT, evitînd în același timp suprafețele pe care acestea plăci a acestor tehnologii cu cea tradițională.

Diversitatea și gradul mare de complexitate a plăcilor pentru prototipuri disponibile astăzi pe piață permit proiectanților tuturor tipurilor de circuite să-și prezinte realizările fără înfrîngere și cu efort minim.

**Traducere și adaptare de  
ing. Delia Ivan,**

**după David Joyce: Board  
Level Prototyping, în  
"Information Technology  
International Manufacturing -  
Europe 1993"**

## Aniversarea revistei "ENERGETICA"

În ziua de 18 martie 1993 a avut loc, la Sala Palatului din București, aniversarea a 40 de ani de la apariția primului număr al revistei ENERGETICA, publicație de specialitate a inginerilor români.

Printre numeșii participanți la eveniment (peste 400 de persoane) au fost remarcăți domnii Dumitru Popescu, ministrul Industriei, vechi energician, Aureliu Leaca, președintele RENEL, Gh. Buzdugan, academician, președintele secției tehnice a Academiei Române, Gheorghe Drăgan, membru corespondent, președintele Comisiei de Energetică a Academiei Române, profesori universitari, persoane cu funcții de conducere în energia românească.

În partea redacției, d-nii Eugeniu Pavel și Nicolae Niculescu au subliniat faptul că revista a apărut fără nici o întrerupere în toți cei 40 de ani, în ceea ce privește inerentele perioadele trecute. În toate ce privește conținutul revistei, la care au contribuit cei mai buni specialiști, aceasta reflectă activitatea și nivelul energiei românești din perioada respectivă.

Revista și-a căpătat un merit prestigiu, nu numai național, ci și internațional, fiind cunoscută în multe țări și realizînd schimburi cu reviste importante străine din același domeniu.

Prin activitatea sa, revista ENERGETICA a avut un rol deosebit în dezvoltarea energiei românești și, așa cum s-a menționat, viața revistei e concis cu evoluția dezvoltării sistemului energetic din România, ogîndînd activitatea întregului corp de specialiști din acest domeniu.

Cu ocazia acestei aniversări, au fost acordate premiile Institutului de revista ENERGETICA pentru articole valoroase și pentru colaboratori cu contribuții deosebite. Sumele în bani pentru aceste premii au fost oferite de RENEL, ICEMENERG, ISPE, Universitatea Politehnică București, Universitatea Politehnică Iași, Societatea Română de Energetică și Colegiul revistei ENERGETICA.

Menționăm aici că premiul oferit de Societatea Română de Energetică din cadrul AGIR a fost acordat domnului Gh. Manea pentru cuplul de articole:

- "Estimări privind poluarea atmosferei cu CO<sub>2</sub> în România", publicat în revista ENERGETICA nr. 5/A - 1992;

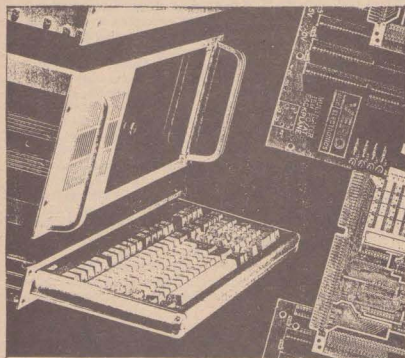
- "Efectul de seră și cantitatea de CO<sub>2</sub> emisă în atmosferă în România", publicat în revista ENERGETICA nr. 6/A - 1992.

După o pauză, în care revista ENERGETICA a oferit participanților un cocktail, a avut loc o masă rotundă cu subiectul: "Rolul Informației științifice în activitatea energicienilor", la care au fost prezentate referate de către INID, Editura Tehnică și ICEMENERG. Manifestarea, ce s-a dorit cât mai bogată, a fost însoțită de o expoziție de carte tehnică, la care au contribuit Editura Tehnică și INID, și de o mică expoziție filatelică cu tematică energetică, realizată de domnul Ing. Laurențiu Luca.

Ca o apreciere generală, considerăm că aniversarea a 40 de ani de apariție a revistei ENERGETICA a fost o reușită și a însemnat o retrospectivă a energiei românești pe această perioadă și în același timp un prilej pentru participanții de a lua cunoștință și de problemele actuale.

Urăm revistei ENERGETICA, Colegiului de Redacție și președinților săi, d-ri Ing. Eugeniu Pavel, precum și tuturor colaboratorilor revistei, o viață lungă și succesul tot mai mari pentru dezvoltarea energiei românești.

**ing. Costin Rucăreanu**



mul de placă pentru prototip în sens larg se referă la plăci utilizate în realizarea circuitelor de mai multe tipuri, plăci ce sînt disponibile ca produse standard. Indiferent de tipul plăcii, principiul e același: proiectanții își creează circuitul prin interconectarea componentelor, utilizînd o combinație de trasee pe placă și conexiuni prin fire.

Astăzi există cîțiva tipuri principale de plăci pentru prototipuri: plăci VERO, plăci construite în benzi, plăci imprimate și gravate, plăci dublă față și multistrat placcate prin găuri (PTH) și plăci dedicate unor structuri speciale de bus ca PC bus, VME bus etc. Există, de asemenea, trei tipuri diferite de realizare a interconexiunilor: prin străpuri, prin wrap-uri și, în cazul plăcilor mai complexe, pentru structuri de bus, acestea au incluse desoriu circuite active de interfață, care ușurează mult conectarea prototipului la sistem. În afară de tehnica de producție, există și "breadboarding"-ul (realizarea de legături provizorii), tehnică ce constă în construirea circuitelor pe un substrat realizat dintr-un mlaș de plastic cu conexi-

rea cu componente discrete, dar are limitări la introducerea circuitelor integrate (cu două rînduri de pini).

De la această placă VERO, următorul pas a fost introducerea de plăci simpli și dublă față, realizate utilizînd un proces de imprimare și gravare. În locul celui mecanic. Acest tip de placă a înzestrat cu conectori predefiniți și cesteri-urii de circuite integrate, care permit o densitate mai mare de împachetare și realizarea traseelor cerute de dezvoltarea unui circuit. Cu timpul, aceste plăci s-au diversificat, fiind introduse trasee de putere mai mare, plane de masă distribuite și alte îmbunătățiri, deși ele rămîn doar dublă față, fără interconexiuni între circuitele de pe cele două fețe.

Plăcile PTH au fost următorul pas, ele permițînd proiectarea de circuite mai complexe datorită interconectării traseelor de pe cele două fețe ale substratului. Au urmat plăcile multistrat, care au introdus facilitățile planșelor de masă și de alimentare îngropate. Plăcile cu controlul impedanței și al capacității permit realizarea de prototipuri cu caracteristici electrice care le aproximează bine

